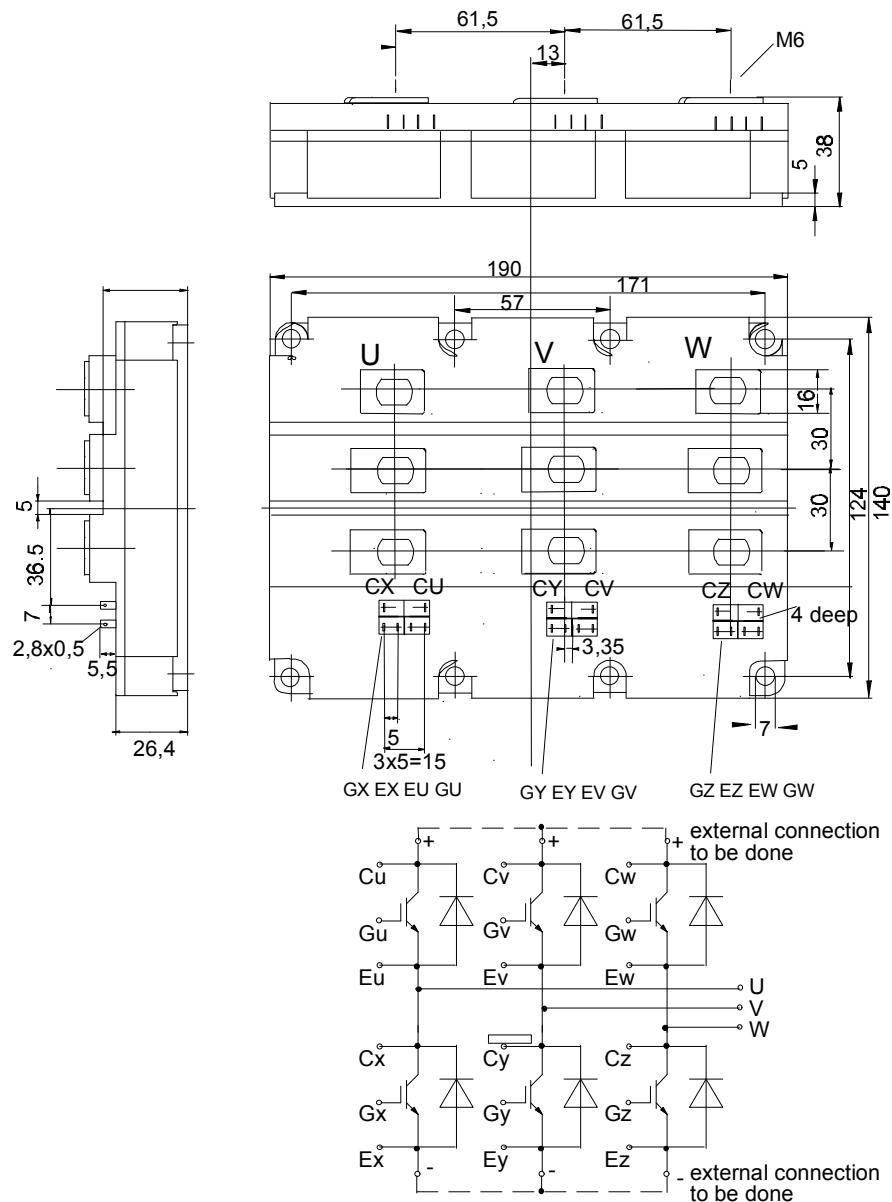


European Power-
Semiconductor and
Electronics Company
GmbH + Co. KG

Marketing Information FS 300 R 16 KF4



FS 300 R 16 KF4

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Kollektor-Emitter-Sperrspannung	collector-emitter voltage		V _{CES}	1600 V
Kollektor-Dauergleichstrom	DC-collector current		I _C	300 A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom	repetitive peak collector current	t _p =1 ms	I _{CRM}	600 A
Gesamt-Verlustleistung	total power dissipation	t _c =25°C, Transistor /transistor	P _{tot}	2000 W
Gate-Emitter-Spitzenspannung	gate-emitter peak voltage		V _{GE}	+/- 20 V
Dauergleichstrom	DC forward current		I _F	300 A
Periodischer Spitzenstrom	repetitive peak forw. current	t _p =1ms	I _{FRM}	600 A
Isolations-Prüfspannung	insulating test voltage	RMS, f=50 Hz, t= 1 min.	V _{ISOL}	3,4 kV

Charakteristische Werte / Characteristic values: Transistor

			min.	typ.	max
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung	collector-emitter saturation voltage	i _C =300A, v _{GE} =15V, t _{vj} =25°C i _C =300A, v _{GE} =15V, t _{vj} =125°C	V _{CE sat}	- 3,5 - 4,6	3,9 V 5,0 V
Gate-Schwellspannung	gate threshold voltage	i _G =20mA, v _{CE} =v _{GE} , t _{vj} =25°C	V _{GE(th)}	4,5	5,5 6,5 V
Eingangskapazität	input capacity	f ₀ =1MHz, t _{vj} =25°C, v _{CE} =25V, v _{GE} =0	C _{ies}	- 45	- nF
Kollektor-Emitter Reststrom	collector-emitter cut-off current	v _{CE} =1600V, v _{GE} =0V, t _{vj} =25°C v _{CE} =1600V, v _{GE} =0V, t _{vj} =125°C	i _{CES}	- 2 - 20	- mA - mA
Gate-Emitter Reststrom	gate leakage current	v _{CE} =0V, v _{GE} =20V, t _{vj} =25°C	i _{GES}	- 40	400 nA
Emitter-Gate Reststrom	gate leakage current	v _{CE} =0V, v _{GE} =20V, t _{vj} =25°C	i _{GES}	- 40	400 nA
Einschaltzeit (ohmsche Last)	turn-on time (resistive load)	i _C =300A, v _{CE} =900V, v _{LF} =15V v _{LR} =15V, R _G =6,8 Ω, t _{vj} =25°C t _{vj} =125°C	t _{on}	- 0,8 - 1,0	- μs - μs
Speicherzeit (induktive Last)	storage time (inductive load)	i _C =300A, v _{CE} =900V, v _{LF} =15V v _{LR} =15V, R _G =6,8 Ω, t _{vj} =25°C t _{vj} =125°C	t _s	- 1,1 - 1,3	- μs - μs
Fallzeit (induktive Last)	fall time (inductive load)	i _C =300A, v _{CE} =900V, v _{LF} =15V v _{LR} =15V, R _G =6,8 Ω, t _{vj} =25°C t _{vj} =125°C	t _f	- 0,25 - 0,30	- μs - μs

Charakteristische Werte / Characteristic values: Invers-Diode

Durchlaßspannung	forward voltage	i _F =300A, v _{GE} =0V, t _{vj} =25°C i _F =300A, v _{GE} =0V, t _{vj} =125°C	V _F	- 2,4 - 2,2	2,8 V - V
Rückstromspitze	peak reverse recovery current	i _F =300A, -di _F /dt=300A/μs v _{RM} =900V, v _{EG} =10V, t _{vj} =25°C v _{RM} =900V, v _{EG} =10V, t _{vj} =125°C	I _{RM}	- 25 - 50	- A - A
Sperrverzögerungsladung	recovered charge	i _F =300A, -di _F /dt=300A/μs v _{RM} =900V, v _{EG} =10V, t _{vj} =25°C v _{RM} =900V, v _{EG} =10V, t _{vj} =125°C	Q _r	- 8 - 30	- μAs - μAs

Thermische Eigenschaften / Thermal properties

Innerer Wärmewiderstand	thermal resistance, junction to case	Transistor, DC, pro Modul/per module Transistor, DC, pro Zweig/per arm Diode, DC, pro Modul/per module Diode, DC, pro Zweig/per arm	R _{thJC}	0,011 °C/W 0,064 °C/W 0,027 °C/W 0,160 °C/W
Übergangs-Wärmewiderstand	thermal resistance, case to heatsink	pro Module / per Module pro Zweig / per arm	R _{thOK}	typ. 0,008 °C/W typ. 0,048 °C/W
Höchstzul. Sperrsichttemperatur	max. junction temperature	pro Module / per Module	t _{vj} max	150 °C
Betriebstemperatur	operating temperature	Transistor / transistor	t _{c op}	-40...+150 °C
Lagertemperatur	storage temperature	Diode / diode	t _{c op}	-40...+125 °C
			t _{stg}	-40...+125 °C

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage	case, see appendix			Seite 1
Innere Isolation	internal insulation			Al ₂ O ₃
Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung	mounting torque			3 Nm
Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse	terminal connection torque		M1	5...6 Nm
Gewicht	weight	terminals M6	M2	
			G	ca.2300 g

Bedingungen für den Kurzschlußschutz

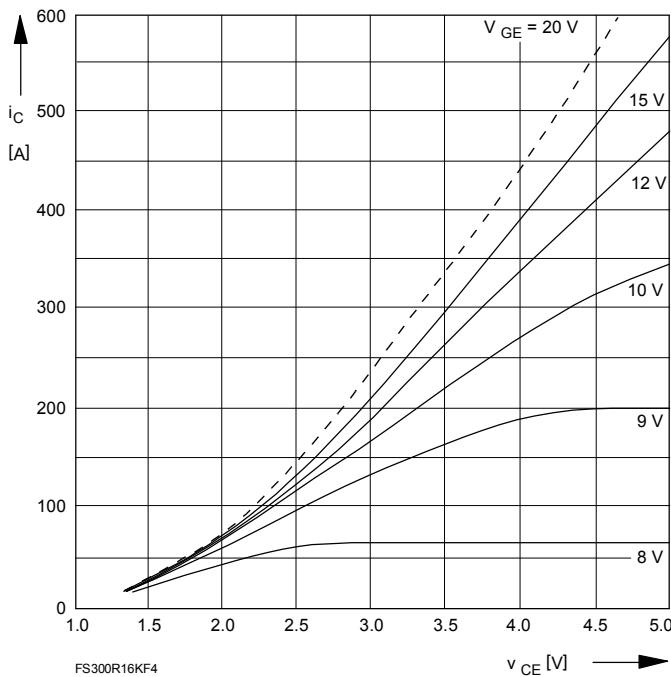
t _g =10μs, v _{LF} =v _{LR} = 15V	V _{CC} =1000V
R _{GF} =R _{GR} = 6,8Ω	V _{CEM} =1300V
t _{vj} =125°C	i _{CMK1} » 3000A i _{CMK2} » 2300A

Conditions for short-circuit protection

Unabhängig davon gilt bei abweich. Bedingungen / with regard to other conditions
 $V_{CEM} = V_{CES} - 50 \text{ nH} \times Idic/dt$

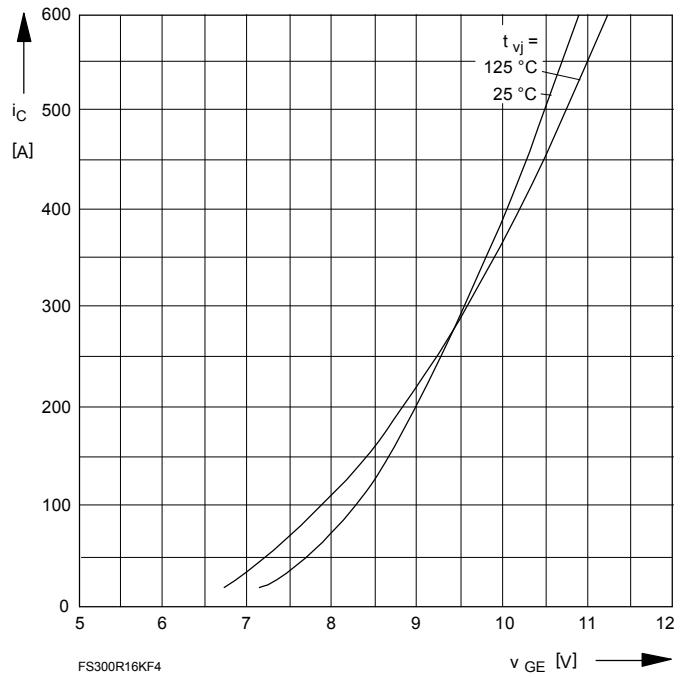
Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen. This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the relevant technical notes.

FS 300 R16 KF4



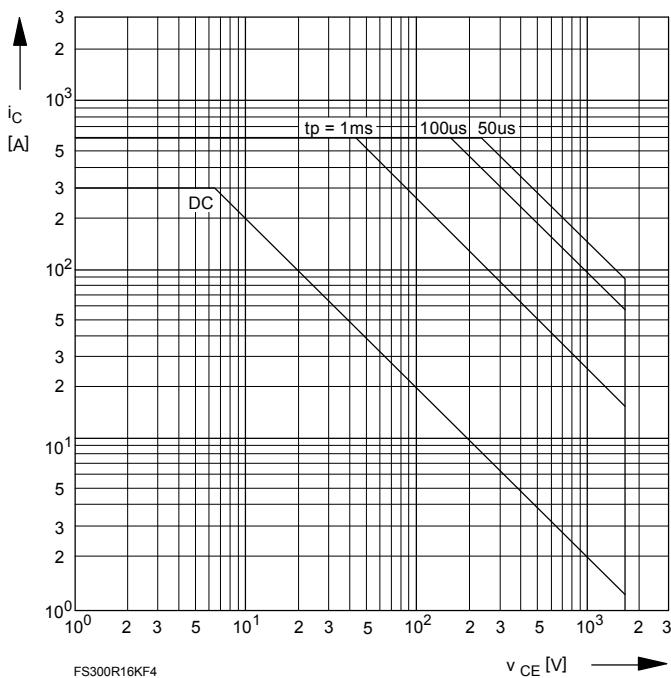
Bild/Fig. 1

Kollektor-Emitter-Spannung im Sättigungsbereich (typisch)
Collector-emitter-voltage in saturation region (typical)
 $t_{vj} = 25^\circ\text{C}$



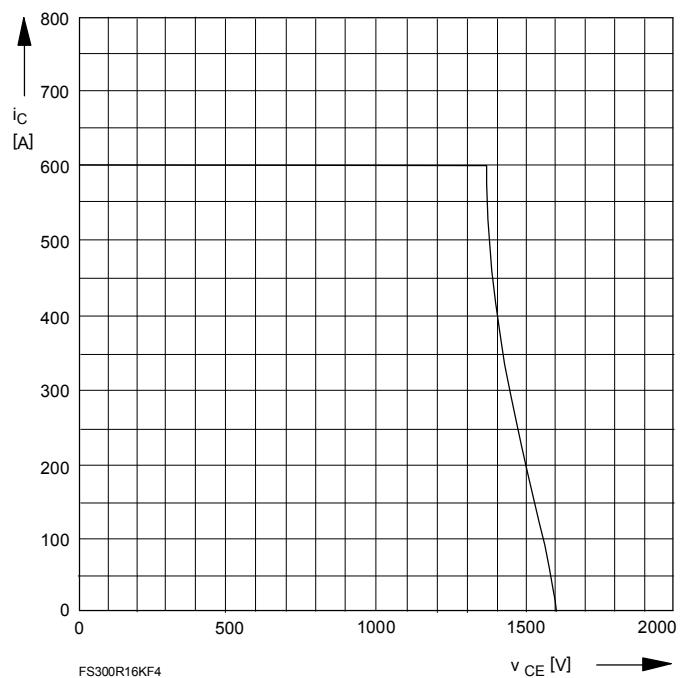
Bild/Fig. 2

Übertragungscharakteristik (typisch)
Transfer characteristic (typical)
 $V_{CE} = 20\text{ V}$



Bild/Fig. 3

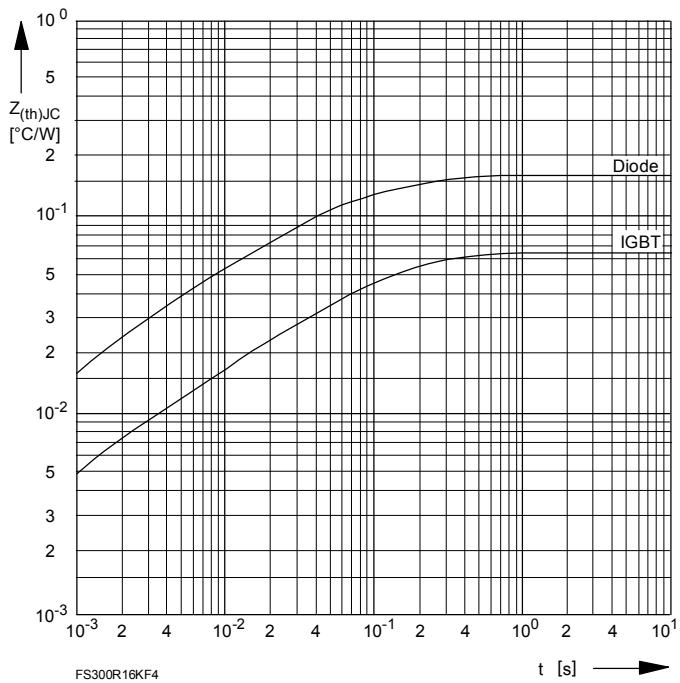
Vorwärts-Arbeitsbereich (nicht periodisch)
Forward biased safe operating area (non repetitive)
 $t_{vj} = 150^\circ\text{C}$, $t_C = 25^\circ\text{C}$



Bild/Fig. 4

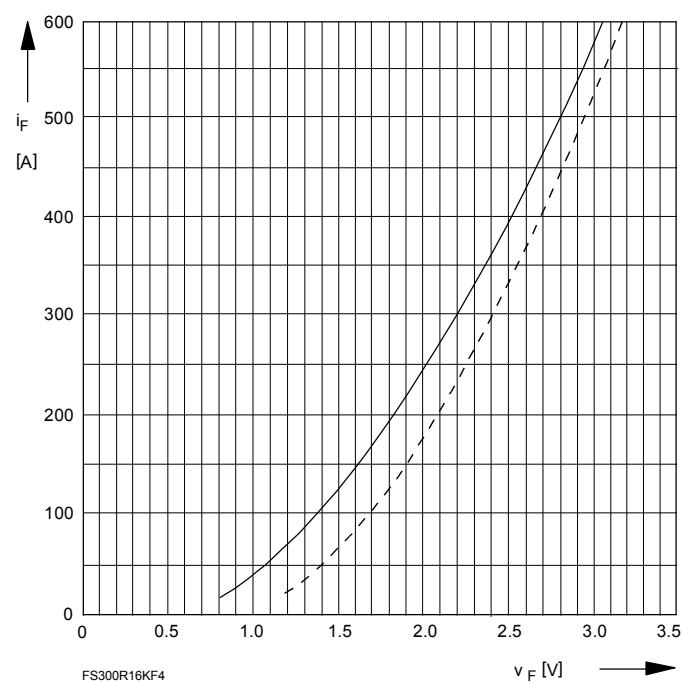
Rückwärts-Arbeitsbereich
Reverse biased safe operating area
 $t_{vj} = 125^\circ\text{C}$, $V_{LF} = V_{LR} = 15\text{ V}$, $R_G = 6,8\Omega$

FS 300 R16 KF4



FS300R16KF4

Bild/Fig. 5
Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig (DC)
Transient thermal impedance per arm (DC)



FS300R16KF4

Bild/Fig. 6
Durchlaßkennlinie der Inversdiode (typisch)
Forward characteristic of the inverse diode (typical)
---- $t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$
— $t_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$